カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



SH7211 CPUボード M3A-HS11

ユーザーズマニュアル

ルネサス32 ビットRISC マイクロコンピュータ SuperH[™] RISC engine ファミリ/ SH7211 グループ

本資料ご利用に際しての留意事項

本資料ご利用に際しての留意事項

- 1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
- 2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
- 3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他 軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」 その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
- 5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに 起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
- 6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他 応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム 全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に 対する責任は負いません。
- 7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません(弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます)。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
- 8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1)生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為(患部切り出し、薬剤投与等)を行なうもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
- 9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件 およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品 をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
- 10. 弊社は製品の品質及および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が 発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作 が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において 冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計(含むハードウエアおよびソフトウエ ア)およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に マイコンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システム としての安全検証をお願い致します。
- 1 1. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の 事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、 お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故に つきましては、弊社はその責任を負いません。
- 12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
- 13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。

改訂履歴 SH7211 CPUボードM3A-HS11ユーザーズマニュアル	
--------------------------------------	--

Rev. 発行日			改訂内容	
		ページ	ポイント	
1.0	07/09/10	_	初版発行	
	•	•		

目次

第1章 概要	1-1
4.4.100	
1.1 概要	
1.2 構成	
1.3 外部仕様	
1.4 外観	
1.5 M3A-HS11ブロック図	
1.6 M3A-HS11ボード概観図	
1.7 M3A-HS11メモリマッピング	
1.8 絶対最大定格	
1.9 動作条件	1-11
第2章 機能仕様	2-1
2.1 機能概略	2-2
2.2 CPU	2-3
2.3 メモリ	2-4
2.3.1 SH7211内蔵メモリ	2-4
2.3.2 SDRAM	2-4
2.3.3 SRAM	2-7
2.3.4 EEPROM	2-10
2.4 シリアルポートインタフェース	2-11
2.5 入出力ポート	2-12
2.6 電源回路	2-14
2.7 クロックモジュール	2-15
2.8 リセットモジュール	2-16
2.9 割り込みスイッチ	2-16
2.10 E10A-USBインタフェース	
	3-1
3.1 M3A-HS11コネクタ概要	
3.1.1 H-UDIコネクタ(J1、J2)	
3.1.2 シリアルポートコネクタ(J3)	
3.1.3 電源コネクタ(J4)	
3.1.4 SH7211用外部電源供給コネクタ(J5、J6)	
3.1.5 A/D,D/Aコネクタ(J7)	
3.1.6 拡張コネクタ(J8-J12)	
3.2 スイッチ、LED概要	
3.2.1 電源切り替え用ジャンパ(JP1、JP2)	
3.2.2 AVCC、AVREF切り替え用シャンハ(JP3、JP4)	
3.2.3 スイッチ、LED機能	
3.3 IVIOA-F13 I 17下が 1 法	

付録......A-1

M3A-HS11接続図

空きページです

第1章

概要

概要

1-2

1.1 概要

1.1 概要

M3A-HS11は、ルネサステクノロジオリジナルマイクロコンピュータSH7211の機能・性能評価及び、アプリケーションソフトウェアの開発・評価を行なうためのCPUボードです。SH7211のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子は拡張コネクタへ接続されており、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価や、開発用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。また、ルネサステクノロジ製オンチップエミュレータE10A-USBの接続が可能です。

1.2 構成

図1.2.1にM3A-HS11を用いたシステム構成例を示します。

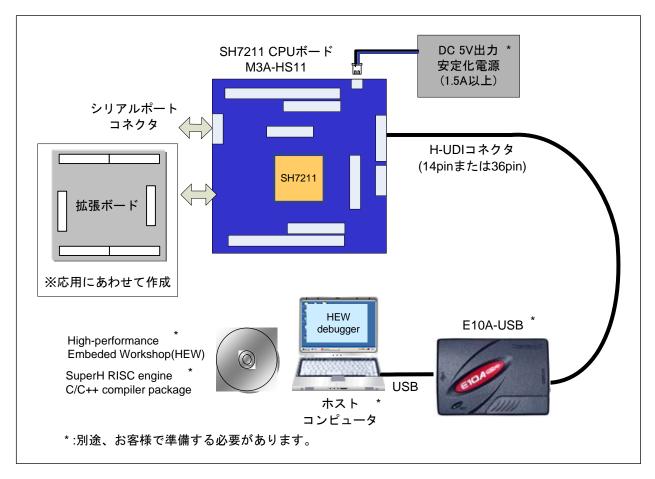


図1.2.1 M3A-HS11システム構成例

1

1.3 外部仕様

表1.3.1にM3A-HS11の外部仕様一覧を示します。

表1.3.1 M3A-HS11外部仕様一覧

No.	項目	内容
		SH7211
		● 入力(XIN)クロック:10MHz
		● CPUクロック : 最大160MHz
1	CPU	● バスクロック:最大40MHz
		● 内蔵メモリ
		・フラッシュメモリ:512KB
		• RAM : 32KB
		● SDRAM: 16Mバイト
		EDS1216AATA-75E ×1個(16ビットバス幅)
	J T II	● SRAM:2Mバイト(バイト選択付SRAM)
2	メモリ 	R1LV1616RSA7S ×1個(16ビットバス幅)
		● EEPROM: 128k-bit
		HN58X24128FPIE ×1個(I ² Cバス接続)
		● 拡張コネクタ (バス,I/O,VCC,GND)
		● A/D、D/A用コネクタ(AN0~7,DA0~1,AVcc,AVss,AVref,AVrefvss)
3	コネクタ	● シリアルポートコネクタ(D-sub 9ピン)
		● H-UDIコネクタ(14ピン)
		● H-UDIコネクタ(36ピン)
4	LED	● POWER LED(1個)
4	LED	● ユーザLED (6個)
		● リセットスイッチ(1個)
		● NMIスイッチ(1個)
5	スイッチ	● IRQ3スイッチ(1個)
3	\1 9 7	● TPスイッチ(1個)
		● システム設定用ディップスイッチ(1個:3極)
		● ユーザ用ディップスイッチ(1個:4極)
		● 寸法:100mm×100mm
6	外形寸法	● 実装形態:6層 両面実装
		● 基板構成:1枚

1.4 外観

図1.4.1にM3A-HS11の外観を示します。

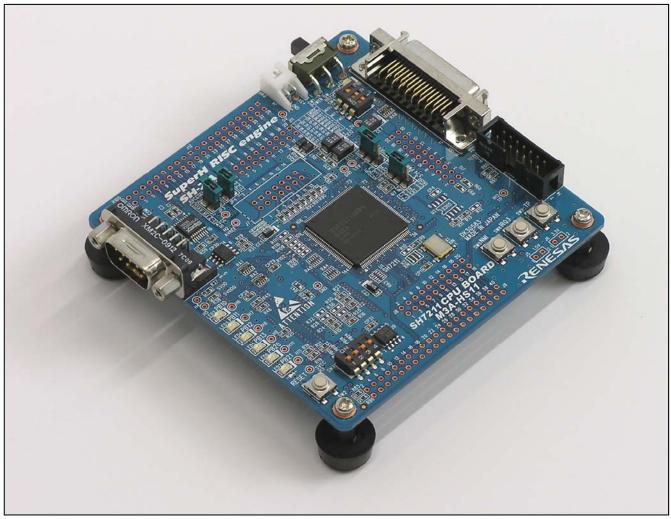


図1.4.1 M3A-HS11外観図

1.5 M3A-HS11ブロック図

図1.5.1にM3A-HS11のシステムブロック図を示します。

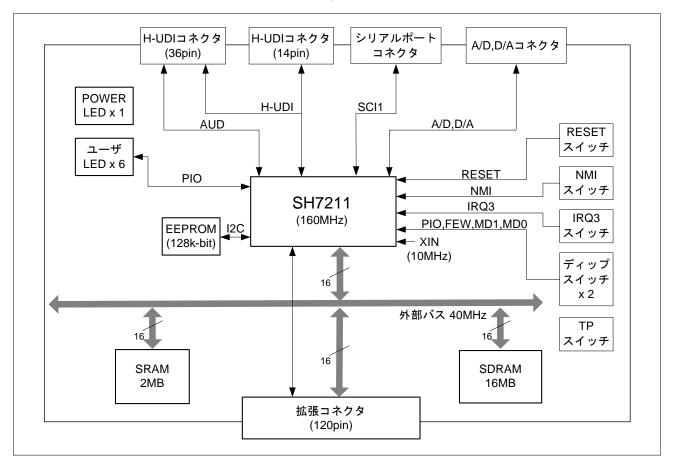


図1.5.1 M3A-HS11システムブロック図

<u>1.6 M3A-HS11ボード概観図</u>

図1.6.1にM3A-HS11ボード概観図を示します。

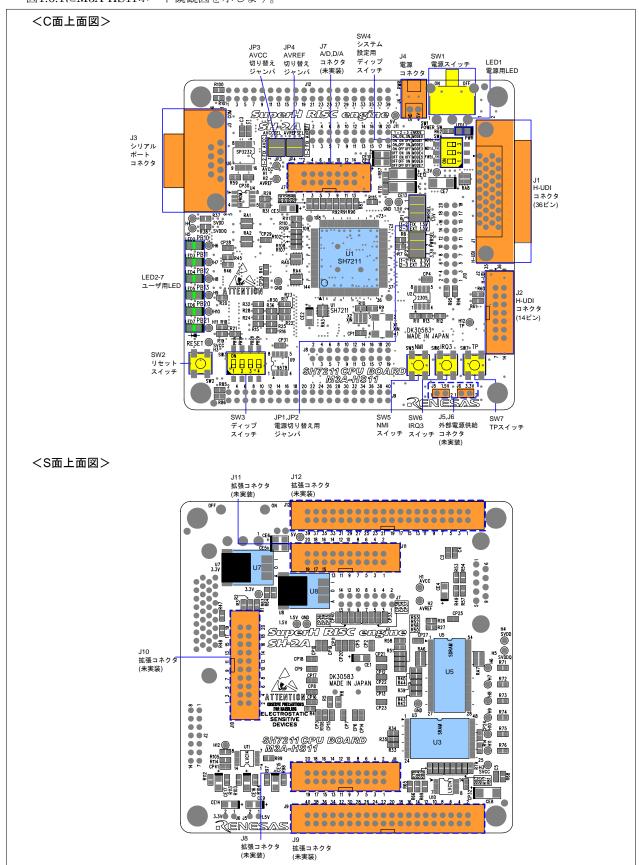


図1.6.1 M3A-HS11ボード概観図

表1.6.1にM3A-HS11の主な実装部品一覧を示します。

表1.6.1 M3A-HS11の主な実装部品一覧

部品番号	名称	備考	未実装部品推奨型名
U1	CPU	SH7211(ルネサス製)	
U2	クロックバッファ	未実装	CY2305SC-1 (Cypress製)
U3	SRAM	R1LV1616RSA7S	
U4	EEPROM	HN58X24128FPIE	
U5	SDRAM	EDS1216AATA-75E	
U6	RS-232Cドライバ	SP3232ECA (Sipex)	
U7	3.3V 電圧レギュレータ	LMS1587CSX-ADJ (NS)	
U8	1.5V 電圧レギュレータ	LMS1587CSX-ADJ (NS)	
U9	リセットIC	M51957BFP (ルネサス製)	
U10,U11	ロジックIC		
X1	発振器	10.00MHz	
X2	発振子	未実装	CSTCE-G10M0(村田製作所製)
J1	H-UDIコネクタ	36ピンタイプ	
J2	H-UDIコネクタ	14ピンタイプ	
J3	シリアルポートコネクタ		
J4	電源コネクタ		
J5	外部電源供給用コネクタ	未実装	A2-2PA-2.54DSA(ヒロセ電機製)
J6	外部電源供給用コネクタ	未実装	A2-2PA-2.54DSA (ヒロセ電機製)
J7	A/D,D/Aコネクタ	未実装	7614-6002(住友3M製)
J8,J10,J11	拡張コネクタ	未実装	XG4C-2031(オムロン製)
J9,J12	拡張コネクタ	未実装	XG4C-4031(オムロン製)
LED1	電源用LED	赤色	
LED2-7	ユーザ用LED	緑色	
SW1	電源スイッチ		
SW2	リセットスイッチ		
SW3	ユーザ用ディップスイッチ		
SW4	システム設定用ディップスイッチ		
SW5	NMIスイッチ		
SW6	IRQ3スイッチ		
SW7	TPスイッチ		

1-8

1.7 M3A-HS11メモリマッピング

図1.7.1、図1.7.2、図1.7.3にM3A-HS11でのMCUモード別のSH7211メモリマッピング例を示します。

	SH7211論理空間 MCUモード3 (シングルチップモード)		M3A-HS11メモリマッピング
н'0000 0000	内蔵ROM(512KB)	н'0000 0000	内蔵ROM(512KB)
H'0007 FFFF H'0008 0000		H'0007 FFFF H'0008 0000	
H'FFF7 FFFF	予約領域	H'FFF7 FFFF	予約領域
H'FFF8 0000	内蔵RAM (32KB)	H'FFF8 0000	内蔵RAM (32KB)
H'FFF8 7FFF H'FFF8 8000	予約領域	<u>H'FFF8 7FFF</u> H'FFF8 8000	予約領域
H'FFFC 0000	内蔵周辺モジュール	H'FFFC 0000	内蔵周辺モジュール

図1.7.1 SH7211メモリマッピング(MCUモード3)

	SH7211論理空間 MCUモード0、1 (内蔵ROM無効モード)		M3A-HS11メモリマッピンク
H'0000 0000		н'0000 0000	
	CS0空間		ユーザ領域
1'03FF FFFF			
1'0400 0000	001FTBB	H'03FF FFFF H'0400 0000	I ^
H'07FF FFFF	CS1空間 		ユーザ領域
H'0800 0000 H'0BFF FFFF	CS2空間	н'0800 0000	ユーザ領域
H,0C00 0000		H'0C00 0000	SDRAM(16MB)
H'OFFF FFFF		H'ÖCFF FFFF	ユーザ領域 CDAM(OMB)
H'1000 0000	CS4空間	H'1000 0000 H'101F FFFF	SRAM(2MB) ユーザ領域
H'13FF FFFF H'1400 0000		H'1400 0000	
H'17FF FFFF	CS5空間		ユーザ領域
1'1800 0000	CS6空間	Н'1800 0000	
H'1BFF FFFF			_ > 100.50
I'1C00 0000	CS7空間	H'1C00 0000	ユーザ領域
H'1FFF FFFF		H'2000 0000	
H'FFF7 FFFF H'FFF8 0000	予約領域	H'FFF7 FFFF	予約領域
	内蔵RAM (32KB)	H'FFF8 0000	内蔵RAM (32KB)
H'FFF8 7FFF	(OZIND)	<u>H'FFF8 7FFF</u> H'FFF8 8000	(UZIND)
	予約領域	11110 0000	予約領域
H'FFFC 0000	内蔵周辺モジュール	H'FFFC 0000	内蔵周辺モジュール

図1.7.2 SH7211メモリマッピング(MCUモード0,1)

	SH7211論理空間 MCUモード2 (内蔵ROM有効モード)		M3A-HS11メモリマッピング
H'0000 0000	内蔵ROM(512KB)	H'0000 0000	内蔵ROM(512KB)
H'0007 FFFF H'0008 0000 H'01FF FFFF	予約領域	H'0007 FFFF H'0008 0000	予約領域
H'0200 0000 H'03FF FFFF	CS0空間	Н'0200 0000	ユーザ領域
H'0400 0000	CS1空間	н'0400 0000	ユーザ領域
H'07FF FFFF H'0800 0000	 CS2空間	н'0800 0000	
H'0BFF FFFF H'0C00 0000		H'0C00 0000	SDRAM(16MB)
H'OFFF FFFF		H'OCFF FFFF	ユーザ領域 SPAM(OMB)
H'1000 0000	CS4空間	H'1000 0000 H'101F FFFF	SRAM(2MB) ユーザ領域
H'13FF FFFF H'1400 0000	CS5空間	H'1400 0000	ユーザ領域
H'17FF FFFF H'1800 0000	CS6空間	H'1800 0000	ユーザ領域
H'1BFF FFFF H'1C00 0000 H'1FFF FFFF	CS7空間	H'1C00 0000	ユーザ領域
H'2000 0000	予約領域	H'2000 0000	予約領域
H'FFF8 0000	内蔵RAM (32KB)	H'FFF8 0000	内蔵RAM (32KB)
H'FFF8 7FFF H'FFF8 8000	(OZND)	<u>H'FFF8 7FFF</u> H'FFF8 8000	(JZND)
11 FFFO 0000	予約領域	11 FFF6 6000	予約領域
H'FFFC 0000 H'FFFF FFFF	内蔵周辺モジュール	H'FFFC 0000 H'FFFF FFFF	内蔵周辺モジュール

図1.7.3 SH7211メモリマッピング(MCUモード2)

1-11

<u>1.8 絶対最大定格</u>

表1.8.1にM3A-HS11の絶対最大定格を示します。

表1.8.1 M3A-HS11の絶対最大定格

記号	項目	定格値	備考
5VCC	5V系電源電圧	-0.3V~6.0V	VSS基準
3VCC	3.3V系電源電圧	−0.3V~4.6V	VSS基準
1.5VCC	1.5V系電源電圧	−0.3V ~ 2.3V	VSS基準
Topr	動作周囲温度	−10°C~55°C	結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可
Tstr	保存周囲温度	−20°C~60°C	結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可

[【]注】周囲温度とはボードに限りなく近い部分の空気の温度のことを言います。

1.9 動作条件

表1.9.1にM3A-HS11の動作条件を示します。

表1.9.1 M3A-HS11の動作条件

記号	項目	定格值	備考
5VCC	5V系電源電圧	4.5V~5.5V	VSS基準
3VCC	3.3V系電源電圧	3.0V~3.6V	VSS基準
1.5VCC	1.5V系電源電圧	1.4V~1.6V	VSS基準
_	ボード最大消費電流	2A以内	
Topr	動作周囲温度	0°C∼50°C	結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可

空きページです

第2章

機能仕様

2.1 機能概略

M3A-HS11は、表2.1.1に示す機能を有したSH7211 CPUボードです。 表2.1.1にM3A-HS11機能モジュール一覧を示します。

表2.1.1 M3A-HS11機能モジュール一覧

項番	機能	内容	
2.2	CPU	SH7211	
		● 入力(XIN)クロック:10MHz	
		● CPUクロック:最大160MHz	
		● バスクロック:最大40MHz	
		● 内蔵メモリ	
		・フラッシュメモリ:512KB	
		• RAM : 32KB	
2.3	メモリ	● SDRAM: 16Mバイト	
		EDS1216AATA-75E ×1個(16ビットバス幅)	
		● SRAM: 2Mバイト(バイト選択付SRAM)	
		R1LV1616RSA7S ×1個(16ビットバス幅)	
		● EEPROM: 128k-bit	
		HN58X24128FPIE ×1個(I ² Cバス接続)	
2.4	シリアルポートインタフェース	SH7211のSCI1をシリアルポートコネクタに接続	
2.5	入出力ポート	SH7211の入出力ポートに接続	
2.6	電源	M3A-HS11のシステム電源の制御	
2.7	クロックモジュール	システムクロック制御	
2.8	リセットモジュール	M3A-HS11に実装されているデバイスのリセット制御	
2.9	割り込みスイッチ	NMI端子、IRQ3端子およびテストポートに接続	
2.10	E10A-USBインタフェース	SH7211のH-UDI/AUDをH-UDIコネクタへ接続	
_	操作仕様	コネクタ、スイッチ、LED	
		● SH7211拡張コネクタ	
		●スイッチ、LED	
		● H-UDIコネクタ	
		第3章にて詳細に説明	

2.2 CPU

M3A-HS11には、CPUクロック最大160MHzで動作する32ビットRISCマイクロコンピュータSH7211が搭載されています。SH7211は、512Kバイトのフラッシュメモリ、32KバイトのRAMを内蔵しており、データ処理、機器制御等の多用な応用分野に対応することのできるマイクロコンピュータです。

M3A-HS11では、入力クロック10MHz時に、CPUクロック最大160MHz(外部バス最大40MHz)で動作させることができます。

図2.2.1にM3A-HS11におけるSH7211ブロック図を示します。

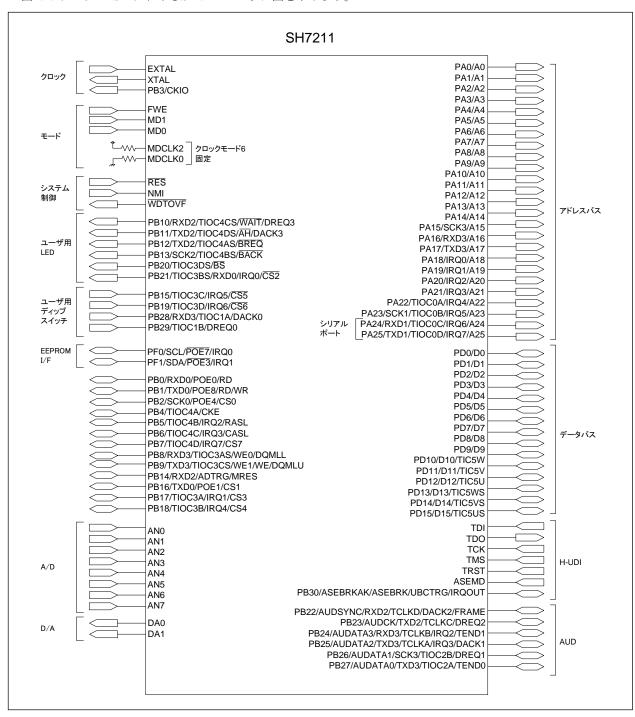


図2.2.1 SH7211ブロック図

2.3 メモリ

<u>2.3.1 SH7211内蔵メモリ</u>

SH7211は、512Kバイトのフラッシュメモリと32KバイトのRAMを内蔵しています。

2.3.2 SDRAM

M3A-HS11には、16MバイトのSDRAMを標準実装しています。SDRAMは、SH7211に内蔵されたバスステートコントローラにより制御を行います。表2.3.1にM3A-HS11で使用しているSDRAMの仕様を示します。図2.3.1にSDRAMとの接続回路図を示します。

仕様	内容
江北水	//Id
型名	EDS1216AATA-75E
構成	16Mバイト(16ビットバス幅)×1個
容量	16Mバイト
アクセス時間	5.4ns
CASレイテンシ	2(バスクロック40MHz時)
リフレッシュ間隔	64ms毎の4096リフレッシュサイクル
ロウアドレス	A11- A0
カラムアドレス	A8 - A0
バンク数	BA0, BA1で制御する4バンク動作

表2.3.1 SDRAMの仕様

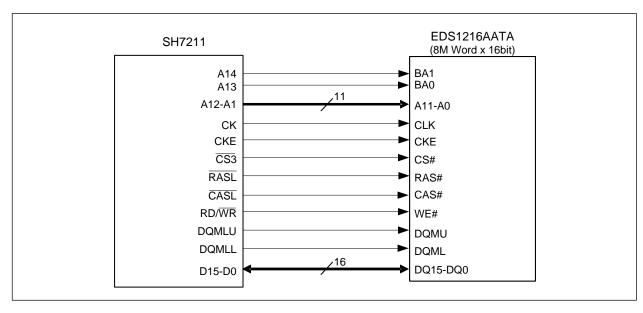


図2.3.1 SDRAMとの接続回路図

表2.3.2にSH7211のバスクロックが40MHz動作時のバスステートコントローラの設定例を示します。

表2.3.2 バスステートコントローラ設定例(CS3空間)

ユーザ領域	対象デバイス	スステートコントローラ設定例(CS3空間) SDRAMコントローラ設定
CS3	EDS1216AATA-75E	CS3空間バスコントロールレジスタ:CS3BCR
		初期値:H'36DB 0600、設定値:H'1000 4400
		・ライト-リード/ライト-ライトサイクル間アイドル指定
		WW[2:0] = 001; 1アイドルサイクル挿入
		・メモリ指定
		TYPE[2:0] = 100 ; SDRAM
		・データバス指定
		BSZ[1:0] = 10;16ビットバス幅
		CS3空間ウェイトコントロールレジスタ:CS3WCR
		初期値:H'0000 0500、設定値:H'0000 0000 0091
		・プリチャージ完了待ちサイクル数
		WTRP[1:0] = 00 ; ウェイトサイクルなし
		・ACTVコマンド→READ/WRITコマンド間ウエイトサイクル数
		WTRCD[1:0] = 00; ウェイトサイクルなし
		・エリア3CASレイテンシ
		A3CL[1:0] = 01 ; 2サイクル
		・WRIT(A)コマンド→オートプリチャージ/PREコマンドサイクル数
		TRWL[1:0] = 10;2サイクル
		・REFコマンド/セルフリフレッシュ解除→ACTVコマンドサイクル数
		WTRC[1:0] =01;3サイクル
		SDRAMコントロールレジスタ:SDCR
		初期値:H'0000 0000、推奨設定値:H'0000 0809
		・リフレッシュ制御
		RFSH = 1;リフレッシュを行う
		・リフレッシュ制御
		RMODE = 0 ; オートリフレッシュ
		・バンクアクティブモード
		BACTV = 0;オートプリチャージモード
		・エリア3ロウアドレスビット数
		A3ROW[1:0] = 01;12ビット
		·エリア3カラムアドレスビット数
		A3COL[1:0] = 01;9ビット
		リフレッシュタイマコントロール/ステータスレジスタ:RTCSR
		初期値:H'0000 0000, 推奨設定値:H'A55A 0010
		・クロックセレクト
		CKS[2:0] = 010; B ϕ /16
		・リフレッシュ回数
		RRC[2:0] = 000; 1回
		リフレッシュタイムコンスタントレジスタ:RTCOR
		初期値:H'0000 0000,推奨設定値:H'A55A 0027
		※クロックセレクトをBø/16に設定した場合のリフレッシュ要求間隔
		は以下のとおりです。
		1サイクル: 400nsec (40MHz/16=2.5MHz)
		本SDRAMのリフレッシュ要求間隔:15.625μsec/回
		15.625 μ sec /400nsec = 39(0x27)サイクル / リフレッシュ回数

図2.3.2にバスクロック40MHz時のSDRAMシングルリード/ライトタイミング例を示します。

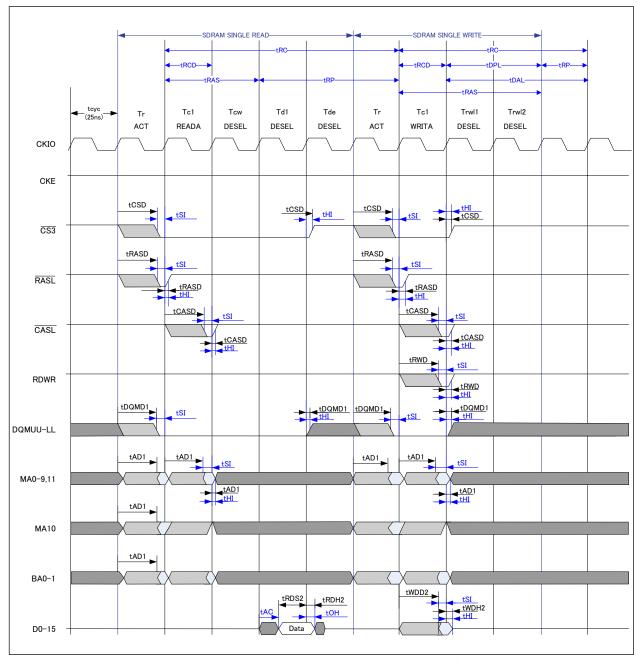


図2.3.2 SDRAMシングルリード/ライトタイミング例

2.3.3 SRAM

M3A-HS11は、標準で2MバイトのSRAMを実装しています。SRAMの制御は、SH7211に内蔵されたバスステートコントローラにより行います。

表2.3.3にSRAMの仕様概要を示します。図2.3.3にSH7211とSRAMの接続回路図を示します。

表2.3.3 SRAMの仕様概要

型名	バスサイズ	容量	パッケージ
R1LV1616RSA-7S	16ビット	2Mバイト(16ビット×1Mワード×1個)	48ピン TSOP(20×12 mm)

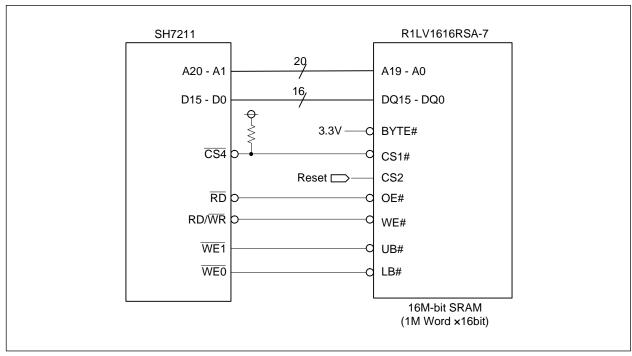


図2.3.3 SH7211とSRAMの接続回路図

表2.3.4にSH7211のバスクロックが40MHz動作時のバスステートコントローラの設定例を示します。

表2.3.4 バスステートコントローラ設定例 (CS4空間)

ユーザ領域 対象デバイス	SDRAMコントローラ設定
CS4 R1LV1616RSA-7S	を聞バスコントロールレジスタ: CS4BCR 期値: H'36DB 0400、推奨設定値: H'1659 3400 ライト・リード/ライト・ライトサイクル間アイドル指定 IWW[2:0] = 001: 1アイドルサイクル挿入 別空間リード・ライトサイクル間アイドル指定 IWRWD[2:0] = 011: 4アイドルサイクル挿入 同一空間リード・ライトサイクル間アイドル指定 IWRWS[2:0] = 001: 1アイドルサイクル挿入 別空間リード・リードサイクル間アイドル指定 IWRRD[2:0] = 001: 1アイドルサイクル挿入 別空間リード・リードサイクル間アイドル指定 IWRRD[2:0] = 011: 4アイドルサイクル挿入 同一空間リード・リードサイクル間アイドル指定 IWRRS[2:0] = 001: 1アイドルサイクル挿入 メモリ指定 TYPE[2:0] = 011: バイト選択付SRAM データバス指定 BSZ[1:0] = 10: 16ビットバス幅 空間ウェイトコントロールレジスタ: CS4WCR 期値: H'0000 0500、推奨設定値: H'バイト選択付きSRAM バイトアクセスサイクル中アサート、RDWR はライトタイミングでアサートライトアクセスウェイトサイクル数 NW[2:0] = 000: リードアクセスウェイト数と同じサイクルアドレス、CS4アサート→RD、WEnアサート遅延サイクル数 SW[1:0] = 01: 1.5サイクル サボアクセスウェイトサイクル数 NR[3:0] = 0011: 3サイクル 外部ウェイトマスク指定 NM = 1: 外部ウェイト入力無視 RD、WEnネゲート→アドレス、CS4ネゲート遅延サイクル数・NW = 1: 外部ウェイト入力無視 RD、WEnネゲート→アドレス、CS4ネゲート遅延サイクル数・NW = 1: 外部ウェイト入力無視 RD、WEnネゲート・アドレス、CS4ネゲート遅延サイクル数・NW = 1: 外部ウェイトカル

2-9

図2.3.4にバスクロック40MHz時のSRAMリードタイミング例を、図2.3.5にバスクロック40MHz時のSRAMライトタイミング例を示します。

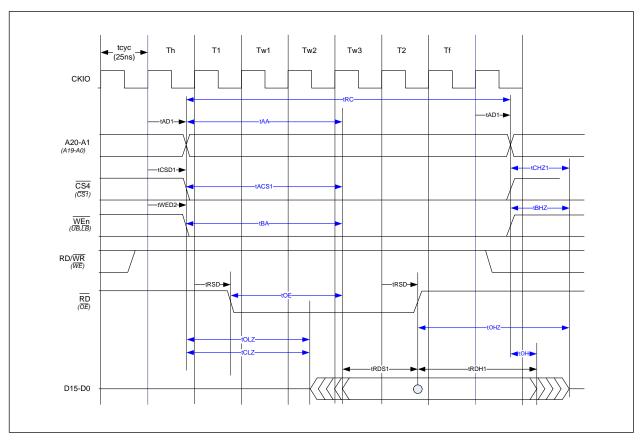


図2.3.4 SRAMリードタイミング例

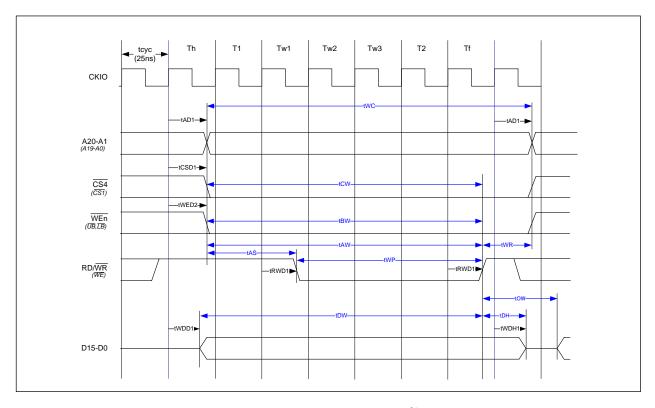


図2.3.5 SRAMライトタイミング例

2.3.4 EEPROM

M3A-HS11は、標準で128k-bitのEEPROMを実装しています。EEPROMの制御は、SH7211に内蔵されているI²C バスインタフェースで行います。

表2.3.5にEEPROM仕様概要を示します。

図2.3.6にSH7211とEEPROMの接続回路図を示します。

表2.3.5 EEPROM仕様概要

型名	インタフェース	容量	パッケージ
HN58X24128FPIE	2線式シリアル(I ² Cバス) ^{*1}	128kビット(16k-word×8-bit)	8ピン SOP

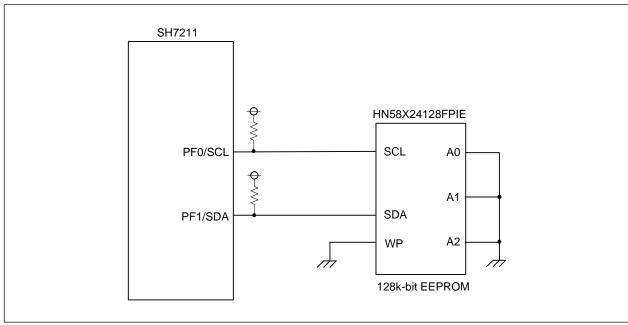


図2.3.6 SH7211とEEPROMの接続回路図

【注】 *1:I²CはPhilips社の商標です。

2.4 シリアルポートインタフェース

M3A·HS11では、SH7211のSCIチャネル1をシリアルポートコネクタ (J3) に接続しています。 図2.4.1に、M3A·HS11におけるシリアルポートブロック図を示します。

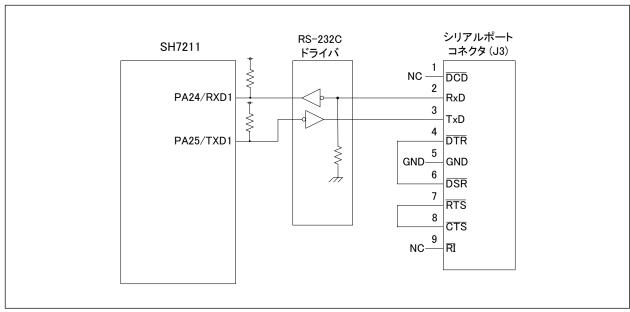


図2.4.1 シリアルポートブロック図

2.5 入出力ポート

M3A-HS11では、SH7211の全ての入出力ポートを拡張バスコネクタに接続しています。

また、一部の入出力ポートは、ディップスイッチとLEDに接続しており、ユーザが自由に使用することができます。 図2.5.1にLED、ディップスイッチ接続図を示します。

表2.5.1に入出力ポート機能表を示します。

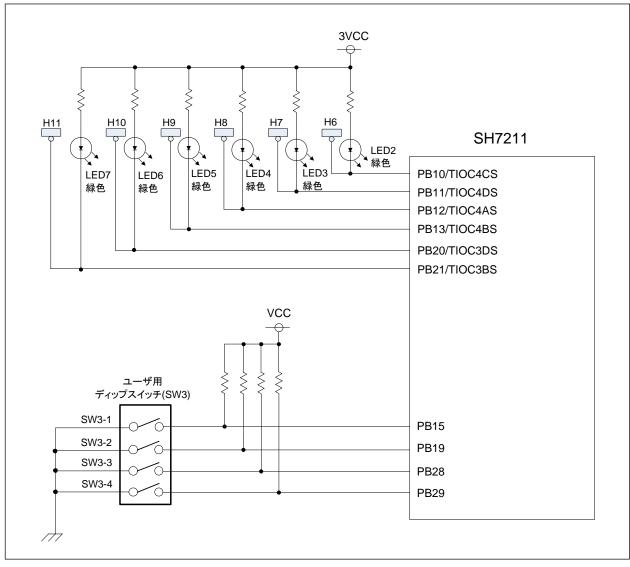


図2.5.1 LED、ディップスイッチ接続図

表2.5.1 入出カポート機能表

SH7211ポート名	M3A-HS11での接続
PA0	拡張コネクタ (J8,J9)
PA1 - PA9	拡張コネクタ(J8,J9)、SDRAM、SRAM
PA10 - PA14	拡張コネクタ (J9)、SDRAM、SRAM
PA15 - PA20	拡張コネクタ(J9)、SRAM
PA21	拡張コネクタ (J9)、IRQ3スイッチ
PA22	拡張コネクタ (J9,J10)
PA23	拡張コネクタ (J9,J12)
PA24 - PA25	拡張コネクタ (J9)、シリアルポートコネクタ
PB0	拡張コネクタ(J11,J12)、SRAM
PB1	拡張コネクタ (J10)、SDRAM、SRAM
PB2	拡張コネクタ(J8,J9,J12)
PB3	拡張コネクタ(J8,J9)、SDRAM
PB4 - PB6	拡張コネクタ(J10)、SDRAM
PB7	拡張コネクタ(J10,J12)
PB8 - PB9	拡張コネクタ(J10)、SDRAM、SRAM
PB10	拡張コネクタ(J10,J12)、LED
PB11	拡張コネクタ(J10)、LED
PB12 - PB13	拡張コネクタ(J10,J12)、LED
PB14	拡張コネクタ (J12)
PB15	拡張コネクタ(J8,J9,J12)、ユーザ用ディップスイッチ
PB16	拡張コネクタ (J8,J9)
PB17	拡張コネクタ(J10)、SDRAM
PB18	拡張コネクタ(J8,J9)、SRAM
PB19	拡張コネクタ (J10)、ユーザ用ディップスイッチ
PB20	拡張コネクタ(J12)、LED
PB21	拡張コネクタ(J8,J9)、LED
PB22 - PB27,PB30	(抵抗実装により、拡張コネクタ (J12) と接続可能)
PB28 - PB29	拡張コネクタ (J12)、ユーザ用ディップスイッチ
PD0 - PD15	拡張コネクタ(J11,J12)
PF0 - PF1	拡張コネクタ(J10)、EEPROM

2.6 電源回路

M3A-HS11では、5V電源をボードに入力し、レギュレータを用いて3.3Vと1.5Vを生成しています。

使用しているレギュレータは、出力電圧可変タイプを用いていますので、抵抗値を変更することにより任意の電圧 値を生成することが可能です。

図2.6.1に、M3A-HS11の電源回路ブロック図を示します。

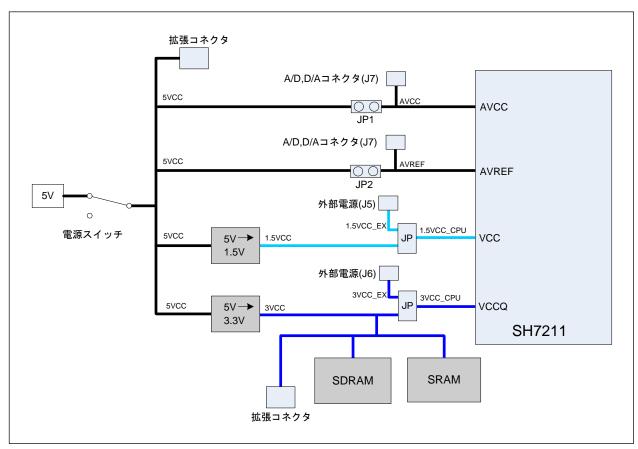


図2.6.1 電源回路ブロック図

2.7 クロックモジュール

M3A-HS11のクロックモジュールは、2つのブロックにより構成されています。

- 発振器からの出力をSH7211 EXTALに接続
- セラミック発振子をEXTAL, XTALに接続

標準は10MHzの発振器が接続されています。

SH7211のシステムクロック出力(PB3/CKIO)は、ダンピング抵抗を介して拡張コネクタに接続しています。 拡張コネクタに拡張ボードを接続する場合、安定したクロック信号を供給するため、PLL内蔵のクロックバッファ を実装することを推奨します。

図2.7.1にクロックモジュールブロック図を示します。

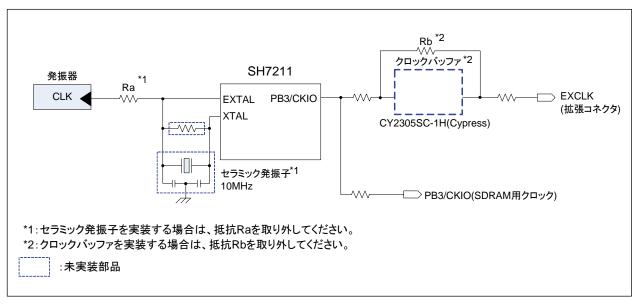


図2.7.1 クロックモジュールブロック図

2.8 リセットモジュール

本回路は、M3A-HS11上に実装されているSH7211のリセット信号の制御を行います。 図2.8.1にM3A-HS11のリセット回路ブロック図を示します。

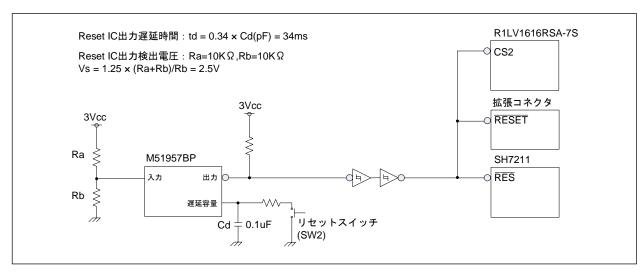


図2.8.1 リセット回路ブロック図

2.9 割り込みスイッチ

M3A-HS11では、SH7211のNMI端子とIRQ3(PA21)端子にプッシュスイッチを接続しています。また、TPスイッチをテストポート (H12) と接続しており、任意の端子と接続して使用することが可能です。図2.9.1に割り込みスイッチブロック図を示します。

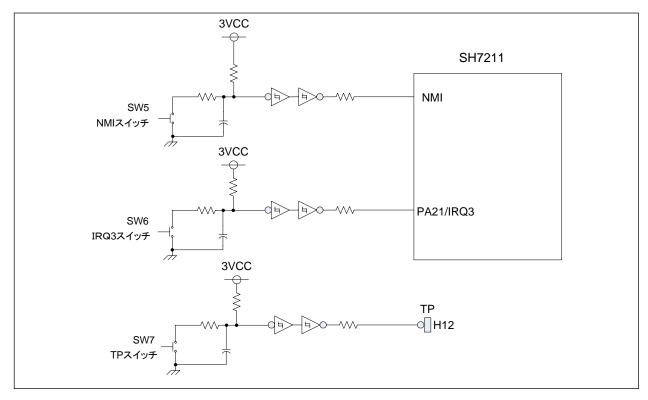


図2.9.1 割り込みスイッチブロック図

2.10 E10A-USBインタフェース

M3A-HS11には、E10A-USBと接続するためのH-UDIコネクタ(14ピンおよび36ピン)を実装しています。 図2.10.1にE10A-USBインタフェースブロック図を示します。

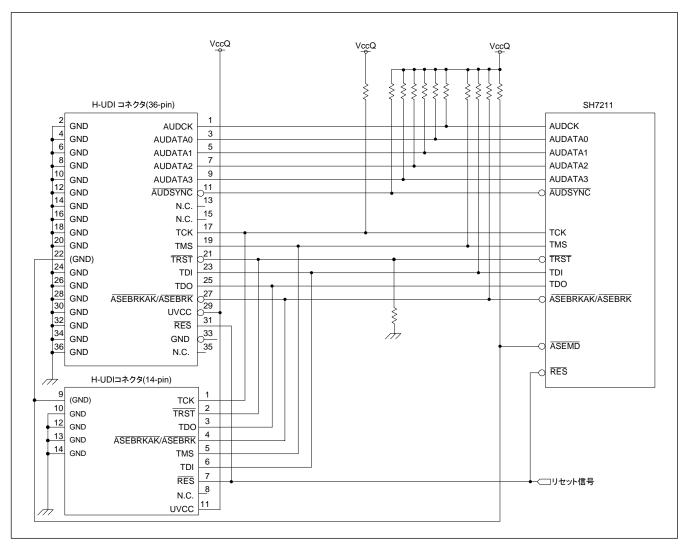


図2.10.1 E10A-USBインタフェースブロック図

空きページです

第3章

操作仕様

3-2

3.1 M3A-HS11コネクタ概要

図3.1.1にM3A-HS11コネクタ配置図を示します。

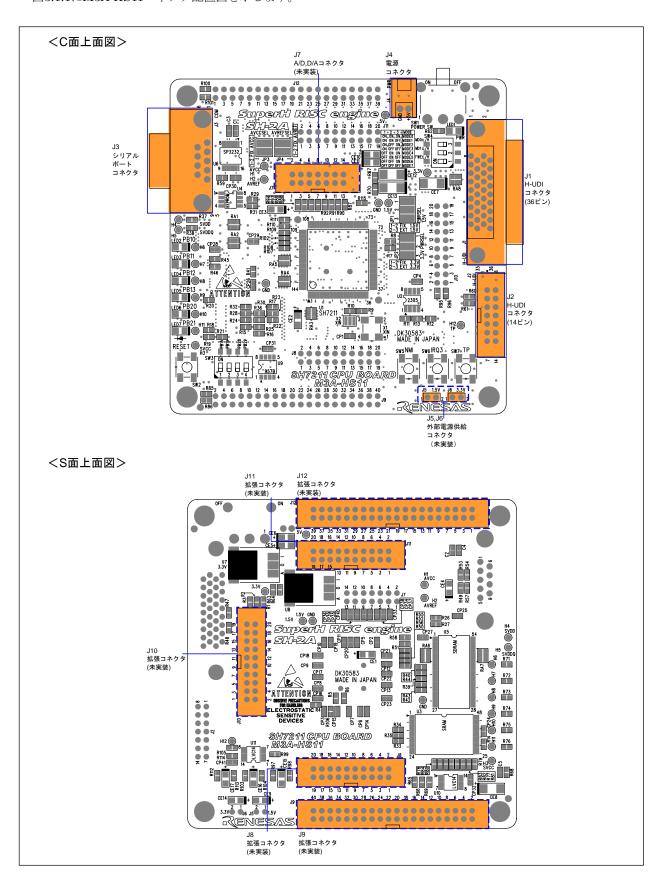


図3.1.1 M3A-HS11コネクタ配置図

3.1.1 H-UDIコネクタ (J1、J2)

M3A-HS11には、E10A-USBエミュレータ接続用の36ピンのH-UDIコネクタ (J1) と14ピンのH-UDIコネクタ (J2) を実装しています。

図3.1.2にH-UDIコネクタ(J1)端子配置図を示します。

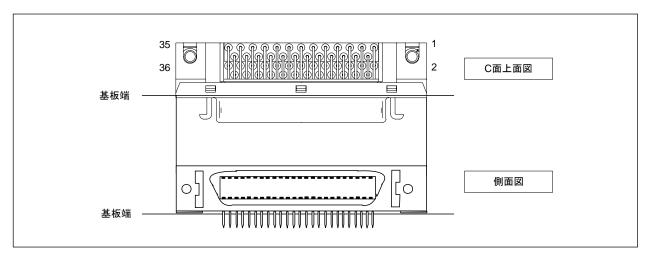


図3.1.2 H-UDIコネクタ (J1) 端子配置図

表3.1.1にH-UDIコネクタ(J1)端子配置表を示します。

ピン	信号名	ピン	信号名
1	AUDCK	19	TMS
2	GND	20	GND
3	AUDATA0	21	TRST
4	GND	22	(GND)
5	AUDATA1	23	TDI
6	GND	24	GND
7	AUDATA2	25	TDO
8	GND	26	GND
9	AUDATA3	27	ASEBRKAK/ASEBRK
10	GND	28	GND
11	AUDSYNC	29	UVCC
12	GND	30	GND
13	NC	31	RES
14	GND	32	GND
15	NC	33	GND
16	GND	34	GND
17	тск	35	NC
18	GND	36	GND

表3.1.1 H-UDIコネクタ (J1) 端子配置表

図3.1.3にH-UDIコネクタ(J2)端子配置図を示します。

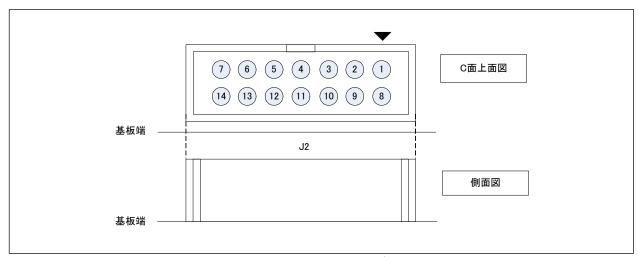


図3.1.3 H-UDIコネクタ (J2) 端子配置図

表3.1.2にH-UDIコネクタ (J2) 端子配置表を示します。

表3.1.2 H-UDIコネクタ (J2) 端子配置表

ピン	信号名	ピン	信号名
1	тск	8	NC
2	TRST	9	(GND)
3	TDO	10	GND
4	ASEBRKAK/ASEBRK	11	UVCC
5	TMS	12	GND
6	TDI	13	GND
7	RES	14	GND

3.1.2 シリアルポートコネクタ (J3)

M3A-HS11には、シリアルポートコネクタ(J3)を実装しています。 図3.1.4にシリアルポートコネクタ端子配置図を示します。

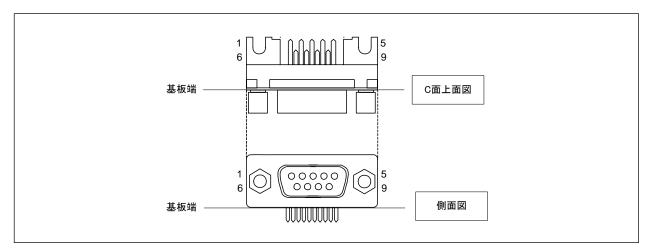


図3.1.4 シリアルポートコネクタ端子配置図 (J3)

表3.1.3にシリアルポートコネクタ端子配置表を示します。

ピン	信号名	ピン	信号名
1	NC	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	NC
5	GND		

表3.1.3 シリアルポートコネクタ端子配置表(J3)

4ピン-6ピンは、ループバック接続。7ピン-8ピンは、ループバック接続。

3.1.3 電源コネクタ (J4)

M3A-HS11には、電源供給用コネクタを実装しています。 図3.1.5に電源コネクタ端子配置図を示します。

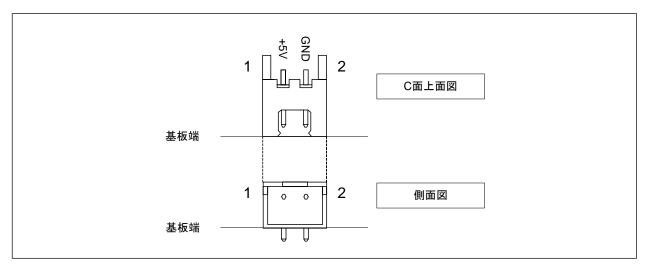


図3.1.5 電源コネクタ端子配置図(J4)

表3.1.4にM3A-HS11電源コネクタ端子配置表を示します。

表3.1.4 電源コネクタ端子配置表(J4)

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+5V	2	GND

3.1.4 SH7211用外部電源供給コネクタ (J5、J6)

M3A-HS11には、3.3Vおよび1.5V電源を外部から供給するための外部電源供給用コネクタ端子を実装しています。 本コネクタを使用して電源を供給する場合は、電源切り替え用ジャンパ(JP1およびJP2)を"2-3"に設定してください。

図3.1.6に電源コネクタ端子配置図を示します。

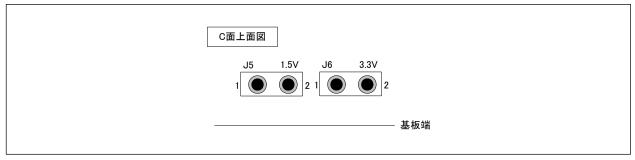


図3.1.6 電源コネクタ端子配置図(J5、J6)

表3.1.5にSH7211用電源コネクタ端子配置表(J5)を示します。

表3.1.5 SH7211用電源コネクタ端子配置表(J5)

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+1.5V	2	GND

表3.1.6にSH7211用電源コネクタ端子配置表(J6)を示します。

表3.1.6 SH7211用電源コネクタ端子配置表 (J6)

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+3.3V	2	GND

3.1.5 A/D,D/Aコネクタ (J7)

M3A·HS11には、SH7211のA/D、D/Aの端子を接続したA/D,D/Aコネクタ端子を実装しています。本コネクタから AVCC、AVREF電圧を供給する場合は、AVCC切り替えジャンパ(JP3)およびAVREF切り替えジャンパ(JP4)を 外してください。図3.1.7にA/D,D/Aコネクタ端子配置図を、表3.1.7にA/D,D/Aコネクタ(J7)端子配置表を示します。

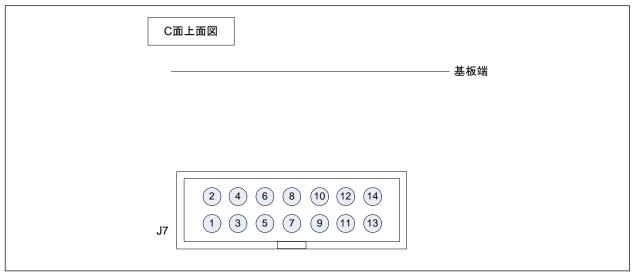


図3.1.7 A/D,D/Aコネクタ端子配置図

主り17	Λ/D D/Λ	ナカカ	(17)	端子配置表
20 31/	A/IJIJ/A = 1	ベソツ	(.17)	15年117年11年11年11年11年11年11日11日11日11日11日11日11日11日

ピン	信号名
1	AVCC
2	GND
3	AVREF
4	GND
5	AN7
6	AN6
7	AN5
8	AN4
9	AN3
10	AN2
11	AN1
12	ANO
13	DA0
14	DA1

3.1.6 拡張コネクタ (J8-J12)

M3A-HS11には、SH7211の入出力端子を接続した拡張コネクタ実装用のスルーホールを設けています。

J8-J12には標準MILコネクタを接続することができ、拡張基板との接続や、SH7211バス信号のモニタリング等に利用できます。

SH7211のアドレス信号は、J8コネクタを経由して終端のJ9コネクタに接続しています。また、SH7211のバス信号は、J11コネクタを経由して終端のJ12コネクタに接続しています。J8コネクタ、J11コネクタは計測機器による信号測定用として設けています。拡張基板を製作する場合は、信号の反射による波形の歪みを防ぐために、終端コネクタのJ9、J12を使用することを推奨します。

図3.1.8に拡張コネクタ端子配置図を示します。

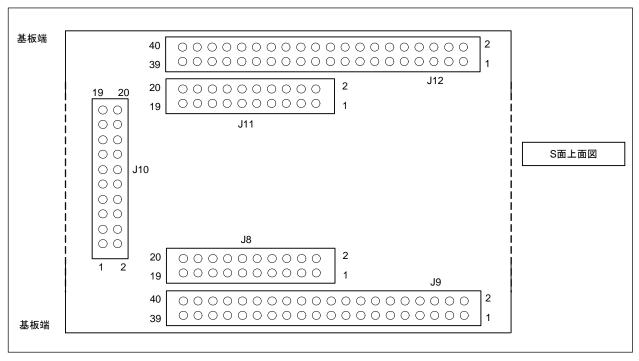


図3.1.8 拡張コネクタ端子配置図

表3.1.8に拡張コネクタ(J8)端子配置表を示します。

表3.1.8 拡張コネクタ (J8) 端子配置表

ピン	信号名	他の接続先
1	NC	-
2	NC	-
3	EXCLK(PB3/CKIO)	クロックバッファ(未実装)、SDRAM、
3		拡張コネクタ(J9)
4	PA9/A9	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
5	PA8/A8	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
6	PA7/A7	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
7	PA6/A6	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
8	PA5/A5	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
9	PA4/A4	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
10	PA3/A3	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
11	PA2/A2	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
12	PA1/A1	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J9)
13	PA0/A0	拡張コネクタ(J9)
14	PB2/SCK0/POE4/CS0	拡張コネクタ(J9、J12)
15	PB16/TXD0/POE1/CS1	拡張コネクタ(J9)
16	PB21/TIOC3BS/RXD0/IRQ0/CS2	LED7、拡張コネクタ(J9)
17	PB18/TIOC3B/IRQ4/CS4	SRAM、拡張コネクタ(J9)
18	PB15/TIOC3C/IRQ5/CS5	ューザ用ディップスイッチ(SW3-1)、
10		拡張コネクタ(J9、J12)
19	RESET	リセットモジュール、H-UDIコネクタ(J1、J2)、
19		拡張コネクタ(J9)
20	GND	-

表3.1.9に拡張コネクタ(J9)端子配置表を示します。

表3.1.9 拡張コネクタ(J9)端子配置表

ピン	信号名	他の接続先	
1	3.3V	-	
2	3.3V	-	
3	WDTOVF	-	
4	PA25/TXD1/TIOC0D/IRQ7/A25	シリアルポートコネクタ(J3)	
5	PA24/RXD1/TIOC0C/IRQ6/A24	シリアルポートコネクタ(J3)	
6	PA23/SCK1/TIOC0B/IRQ5/A23	拡張コネクタ(J12)	
7	PA22/TIOC0A/IRQ4/A22	拡張コネクタ(J10)	
8	PA21/IRQ3/A21	IRQ3スイッチ(SW6)	
9	PA20/IRQ2/A20	SRAM	
10	PA19/IRQ1/A19	SRAM	
11	PA18/IRQ0/A18	SRAM	
12	PA17/TXD3/A17	SRAM	
13	PA16/RXD3/A16	SRAM	
14	PA15/SCK3/A15	SRAM	
15	PA14/A14	SDRAM, SRAM	
16	PA13/A13	SDRAM, SRAM	
17	PA12/A12	SDRAM, SRAM	
18	PA11/A11	SDRAM, SRAM	
19	PA10/A10	SDRAM, SRAM	
20	GND	-	
21	NC	-	
22	NC	-	
23		クロックバッファ(未実装)、SDRAM、	
	EXCLK	拡張コネクタ(J8)	
24	PA9/A9	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
25	PA8/A8	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
26	PA7/A7	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
27	PA6/A6	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
28	PA5/A5	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
29	PA4/A4	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
30	PA3/A3	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
31	PA2/A2	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
32	PA1/A1	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J8)	
33	PA0/A0	拡張コネクタ(J8)	
34	PB2/SCK0/POE4/CS0	拡張コネクタ(J8、J12)	
35	PB16/TXD0/POE1/CS1	拡張コネクタ(J8)	
36	PB21/TIOC3BS/RXD0/IRQ0/CS2	LED7、拡張コネクタ(J8)	
37	PB18/TIOC3B/IRQ4/CS4	SRAM、拡張コネクタ(J8)	
38	PB15/TIOC3C/IRQ5/CS5	ユーザ用ディップスイッチ(SW3-1)、拡張コネクタ(J8、J12)	
39	RESET	リセットモジュール、H-UDIコネクタ(J1、J2)、	
		拡張コネクタ(J8)	
40	GND	-	
	•		

表3.1.10に拡張コネクタ(J10)端子配置表を示します。

表3.1.10 拡張コネクタ(J10)端子配置表

ピン	信号名	他の接続先
1	PF1/SDA/POE3/IRQ1	EEPROM
2	PF0/SCL/POE7/IRQ0	EEPROM
3	PB17/TIOC3A/IRQ1/CS3	SDRAM
4	PB1/TXD0/POE8/RD/WR	SDRAM, SRAM
5	PB8/RXD3/TIOC3AS/WE0/DQMLL	SDRAM, SRAM
6	PB9/TXD3/TIOC3CS/WE1/WE/DQMLU	SDRAM, SRAM
7	NC	-
8	NC	-
9	PB4/TIOC4A/CKE	SDRAM
10	PB5/TIOC4B/IRQ2/RASL	SDRAM
11	PB6/TIOC4C/IRQ3/CASL	SDRAM
12	PB7/TIOC4D/IRQ7/CS7	拡張コネクタ(J12)
13	PB13/SCK2/TIOC4BS/BACK	LED5、拡張コネクタ(J12)
14	PB11/TXD2/TIOC4DS/AH/DACK3	LED3
15	PB10/RXD2/TIOC4CS/WAIT/DREQ3	LED2、拡張コネクタ(J12)
16	NC	-
17	PA22/TIOC0A/IRQ4/A22	拡張コネクタ(J9)
18	PB12/TXD2/TIOC4AS/BREQ	LED4、拡張コネクタ(J12)
19	PB19/TIOC3D/IRQ6/CS6	ユーザ用ディップスイッチ(SW3-2)
20	GND	-

3-13

表3.1.11に拡張コネクタ(J11)端子配置表を示します。

表3.1.11 拡張コネクタ(J11)端子配置表

ピン	信号名	他の接続先
1	NC	-
2	NC	-
3	PB0/RXD0/POE0/RD	SRAM、拡張コネクタ(J12)
4	PD15/D15/TIC5US	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
5	PD14/D14/TIC5VS	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
6	PD13/D13/TIC5WS	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
7	PD12/D12/TIC5U	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
8	PD11/D11/TIC5V	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
9	PD10/D10/TIC5W	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
10	PD9/D9	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
11	PD8/D8	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
12	PD7/D7	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
13	PD6/D6	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
14	PD5/D5	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
15	PD4/D4	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
16	PD3/D3	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
17	PD2/D2	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
18	PD1/D1	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
19	PD0/D0	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J12)
20	GND	-

表3.1.12に拡張コネクタ(J12)端子配置表を示します。

表3.1.12 拡張コネクタ(J12)端子配置表

ピン	信号名	他の接続先			
1	+5V	-			
2	+5V	-			
3	PB10/RXD2/TIOC4CS/WAIT/DREQ3	LED2、拡張コネクタ(J10)			
4	PB15/TIOC3C/IRQ5/CS5	ユーザ用ディップスイッチ(SW3-1)、			
		拡張コネクタ(J8,J9)			
5	PB14/RXD2/ADTRG/MRES	-			
6	PB13/SCK2/TIOC4BS/BACK	LED5、拡張コネクタ(J10)			
7	PB12/TXD2/TIOC4AS/BREQ	LED4、拡張コネクタ(J10)			
8	PB28/RXD3/TIOC1A/DACK0	ユーザ用ディップスイッチ(SW3-3)			
9	PB7/TIOC4D/IRQ7/CS7	拡張コネクタ(J10)			
10	PB29/TIOC1B/DREQ0	ユーザ用ディップスイッチ(SW3-4)			
11	NC(R106実装時PB30/ASEBRKAK/ASEBRK/UBCTRG/IRQOUT)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
12	NC(R107実装時PB27/AUDATA0/TXD3/TIOC2A/TEND0)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
13	NC(R108実装時PB26/AUDATA1/SCK3/TIOC2B/DREQ1)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
14	NC(R102実装時PB25/AUDATA2/TXD3/TCLKA/IRQ3/DACK1)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
15	NC(R109実装時PB24/AUDATA3/RXD3/TCLKB/IRQ2/TEND1)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
16	NC(R110実装時PB23/AUDCK/TXD2/TCLKC/DREQ2)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
17	NC(R111実装時PB22/AUDSYNC/RXD2/TCLKD/DACK2/FRAME)	- (H-UDIコネクタ(J1))			
18	NC	-			
19	PB20/TIOC3DS/BS	LED6			
20	GND	-			
21	PA23/SCK1/TIOC0B/IRQ5/A23	拡張コネクタ(J9)			
22	PB2/SCK0/POE4/CS0	拡張コネクタ(J8,J9)			
23	PB0/RXD0/POE0/RD	SRAM、拡張コネクタ(J11)			
24	PD15/D15/TIC5US	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
25	PD14/D14/TIC5VS	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
26	PD13/D13/TIC5WS	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
27	PD12/D12/TIC5U	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
28	PD11/D11/TIC5V	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
29	PD10/D10/TIC5W	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
30	PD9/D9	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
31	PD8/D8	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
32	PD7/D7	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
33	PD6/D6	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
34	PD5/D5	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
35	PD4/D4	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
36	PD3/D3	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
37	PD2/D2	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
38	PD1/D1	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
39	PD0/D0	SDRAM、SRAM、拡張コネクタ(J11)			
40	GND	-			

3.2 スイッチ、LED概要

M3A-HS11には、操作性部品としてスイッチとLEDを実装しています。 図3.2.1にM3A-HS11操作部品配置図を示します。

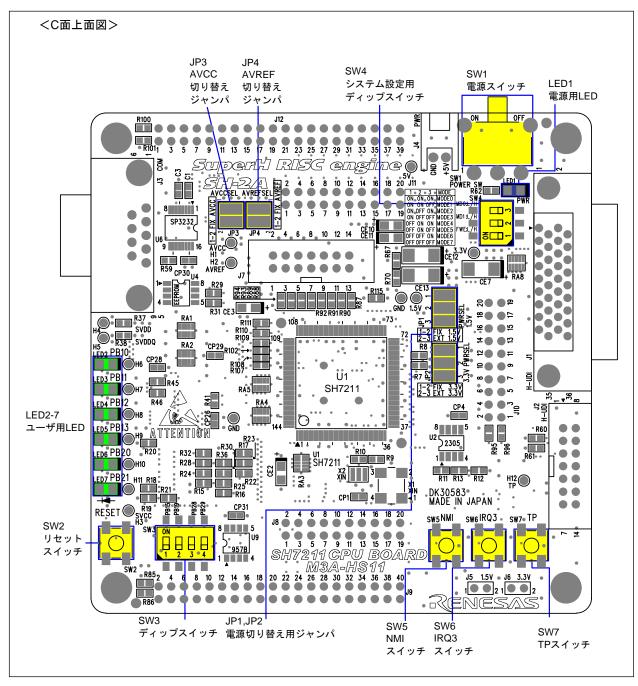


図3.2.1 M3A-H11操作部品配置図

3.2.1 電源切り替え用ジャンパ (JP1、JP2)

JP1、JP2を設定することによりSH7211に供給される電源電圧の供給元を切り換えることができます。 図3.2.2に電源切り替え用ジャンパ配置図、表3.2.1に電源切り替え用ジャンパ設定一覧を示します。

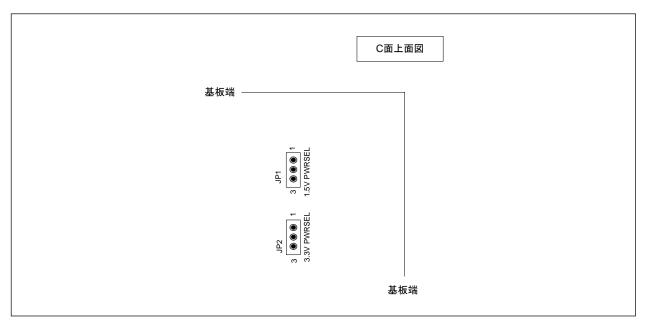


図3.2.2 電源切り替え用ジャンパ配置図(JP1,JP2)

表3.2.1 電源切り換え用ジャンパ設定一覧(JP1,JP2)

ジャンパ	設定	機能		
JP1 1-2 1.5V固定電源電圧(レギュレータ)		1.5V固定電源電圧(レギュレータから供給)		
1.5V PWRSEL 2-3		外部電源電圧(J5から供給)		
JP2	1-2	3.3V固定電源電圧(レギュレータから供給)		
3.3V PWRSEL	2-3	外部電源電圧(J6から供給)		

: 出荷時の設定

【注】ジャンパはM3A-HS11動作中に設定変更しないでください。

必ず電源をオフした状態で設定変更してください。

3.2.2 AVCC、AVREF切り替え用ジャンパ(JP3、JP4)

JP3、JP4を設定することによりSH7211のAVCC、AVREFに供給される電源電圧の供給元を切り換えることができます。

図3.2.3にAVCC、AVREF切り替え用ジャンパ配置図、表3.2.2にAVCC、AVREF切り替え用ジャンパ設定一覧を示します。

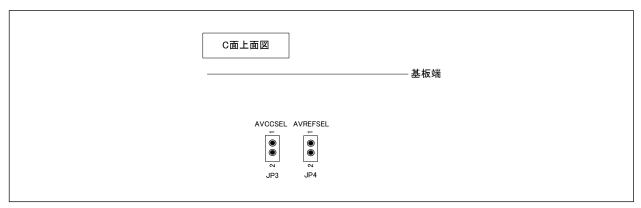


図3.2.3 AVCC、AVREF切り替え用ジャンパ配置図 (JP3,JP4)

表3.2.2 AVCC、AVREF切り替え用ジャンパ設定一覧(JP3,JP4)

ジャンパ	設定	機能		
JP3	1-2	SH7211のAVCCを5V固定電源電圧に接続		
AVCCSEL	開放	外部電源電圧(J7又はH1から供給)		
JP4	1-2	SH7211のAVREFを5V固定電源電圧に接続		
AVREFSEL	開放	外部電源電圧(J7又はH2から供給)		

: 出荷時の設定

【注】ジャンパはM3A-HS11動作中に設定変更しないでください。

必ず電源をオフした状態で設定変更してください。

3.2.3 スイッチ、LED機能

M3A-HS11には、スイッチを7個、LEDを7個実装しています。 表3.2.3にM3A-HS11実装スイッチ一覧を示します。

表3.2.3 M3A-HS11実装スイッチー覧表

番号	機能	備考
SW1	システム電源オンーオフスイッチ	-
SW2	システムリセット入力スイッチ	詳細は、項番2.8を参照してください。
SW3	ユーザ用ディップスイッチ(4極)	PB15,PB19,PB28,PB29は、プルアップされてい
	SW3-1 OFF: PB15="H" ON: PB15="L"	ます。詳細は、項番2.5を参照してください。
	SW3-2 OFF: PB19="H" ON: PB19="L"	
	SW3-3 OFF: PB28="H" ON: PB28="L"	
	SW3-4 OFF: PB29="H" ON: PB29="L"	
SW4	システム設定用ディップスイッチ(3極)	機能一覧は、表3.2.4を参照してください。
SW5	NMI入力スイッチ	詳細は、項番2.9を参照してください。
SW6	IRQ3入力スイッチ	詳細は、項番2.9を参照してください。
SW7	TP入力スイッチ	詳細は、項番2.9を参照してください。

表3.2.4にスイッチSW4の機能一覧を示します。SH7211の動作モードは、FWE端子、MD0端子およびMD1端子の組み合わせで設定します。表3.2.5にSH7211動作モード設定一覧表を示します。

表3.2.4 スイッチSW4 機能一覧表

番号	設定	機能	
SW4-1	OFF	FWE="H"(内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去プロテクト解除)	
FWE	ON	FWE="L"(内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去プロテクト)	
SW4-2	OFF	MD1端子状態"H"	動作モード設定
MD1	ON	MD1端子状態"L"	(表3.2.5参照)
SW4-3	OFF	MD0端子状態"H"	
MD0	ON	MD0端子状態"L"	

: 出荷時の設定

表3.2.5 SH7211動作モード設定一覧表

SW4-1	SW4-2	SW4-3	SH7211動作モード				
(FWE)	(MD1)	(MD0)	動作モード モード名				
ON	ON	ON	モード0	MCU拡張モード0(内蔵ROM無効,CS0空間:16bitバス)			
ON	ON	OFF	モード1	MCU拡張モード1(内蔵ROM無効,CSO空間:8bitバス)			
ON	OFF	ON	モード2	MCU拡張モード2(内蔵ROM有効)			
ON	OFF	OFF	モード3	シングルチップモード(内蔵ROM有効)			
OFF	ON	ON	モード4	ブートモード(内蔵ROM有効)			
OFF	ON	OFF	モード5	ユーザブートモード(内蔵ROM有効)			
OFF	OFF	ON	モード6	ユーザプログラムモード(内蔵ROM有効)			
OFF	OFF	OFF	モード7	ライタモード(内蔵ROM有効)			

: 出荷時の設定

3-19

表3.2.6にM3A-HS11の実装LED一覧を示します。

表3.2.6 M3A-HS11実装LED一覧表

番号	色	機能・備考		
LED1	赤	電源用LED(電源電圧供給時にLED1が点灯)		
LED2	緑	ユーザに開放(PB10が"L"出力時にLED2が点灯)		
LED3	緑	ユーザに開放(PB11が"L"出力時にLED3が点灯)		
LED4	緑	ユーザに開放(PB12が"L"出力時にLED4が点灯)		
LED5	緑	ユーザに開放(PB13が"L"出力時にLED5が点灯)		
LED6	緑	ユーザに開放 (PB20が"L"出力時にLED6が点灯)		
LED7	緑	ユーザに開放(PB21が"L"出力時にLED7が点灯)		

3.3 M3A-HS11外形寸法

3.3 M3A-HS11外形寸法

図3.3.1にM3A-HS11の外形寸法図を示します。

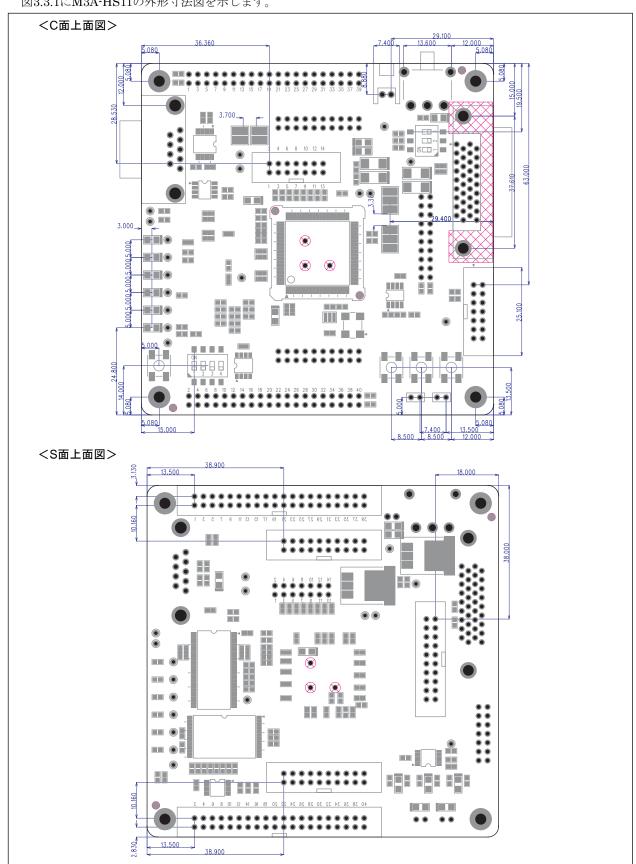


図3.3.1 M3A-HS11外形寸法図

付録

M3A-HS11接続図

空きページです

SH7211 CPU BOARD M3A-HS11 SCHEMATICS

TITLE	PAGE
INDEX	1
CPU SH7211	2
SRAM, EEPROM	3
SDRAM	4
UDI/RESET/UART/POWER	5
BUS CONNECTORS/PUSH SW	6
OTHERS	7

Note:

5VCC = 5V 3VCC = 3.3V 1.5VCC = 1.5V

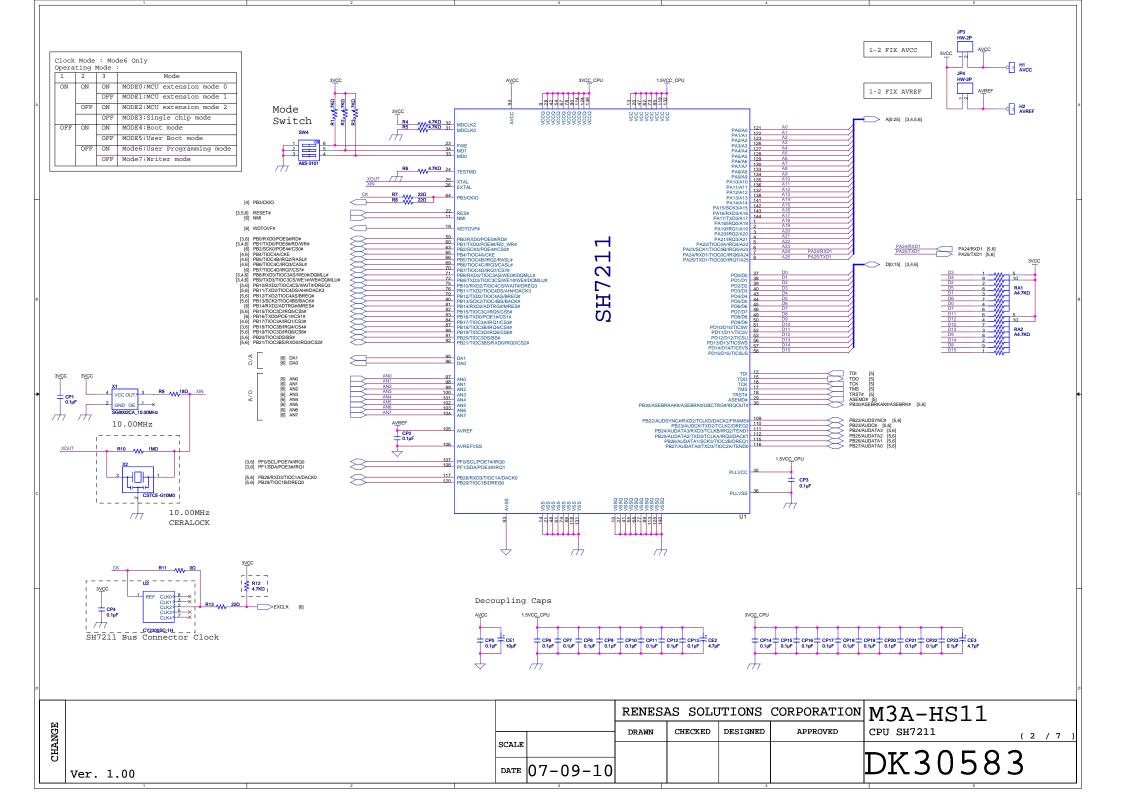
R = Fixed Resistors
RA = Resistor Array
C = Ceramic Caps

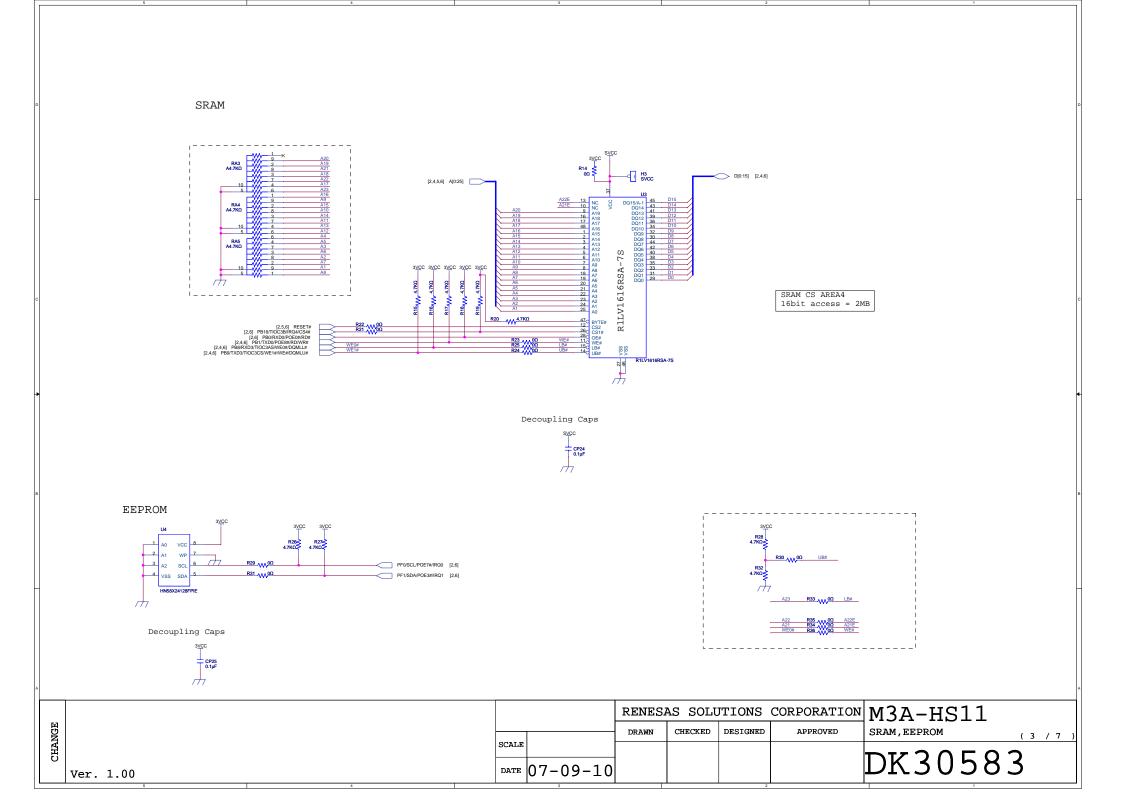
CE = Tantalum Electrolytic Caps

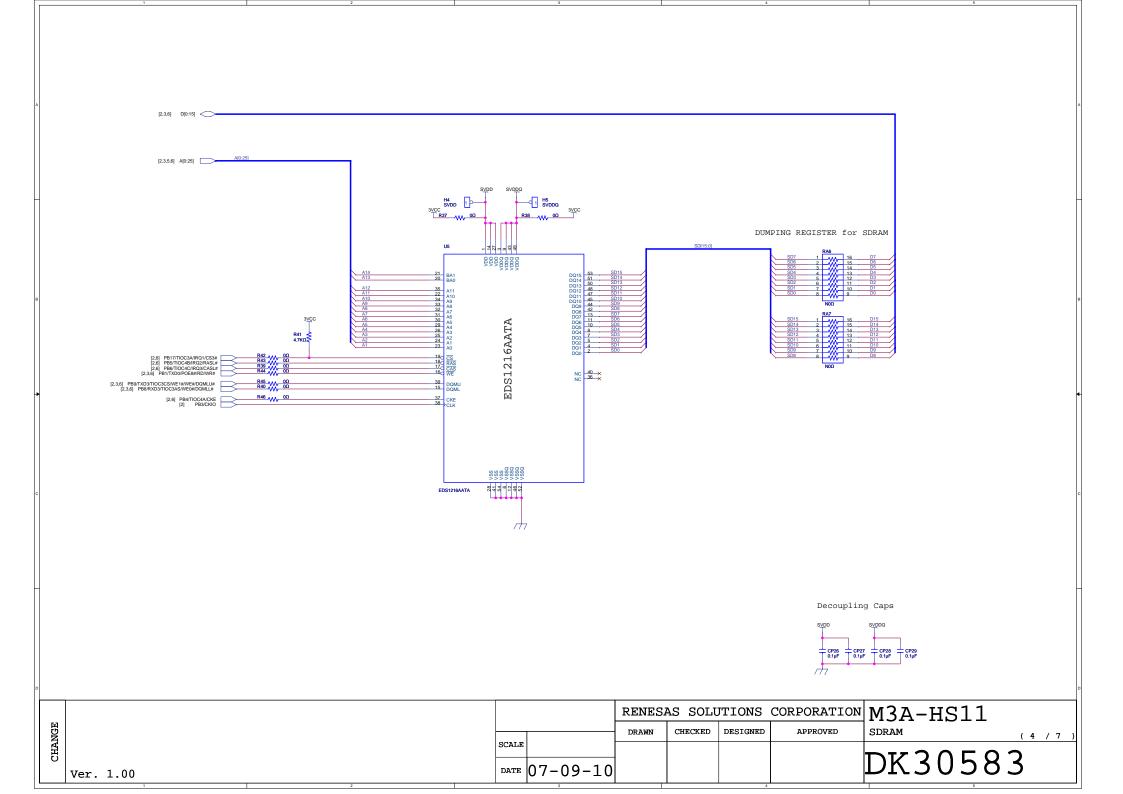
CP = Decoupling Caps

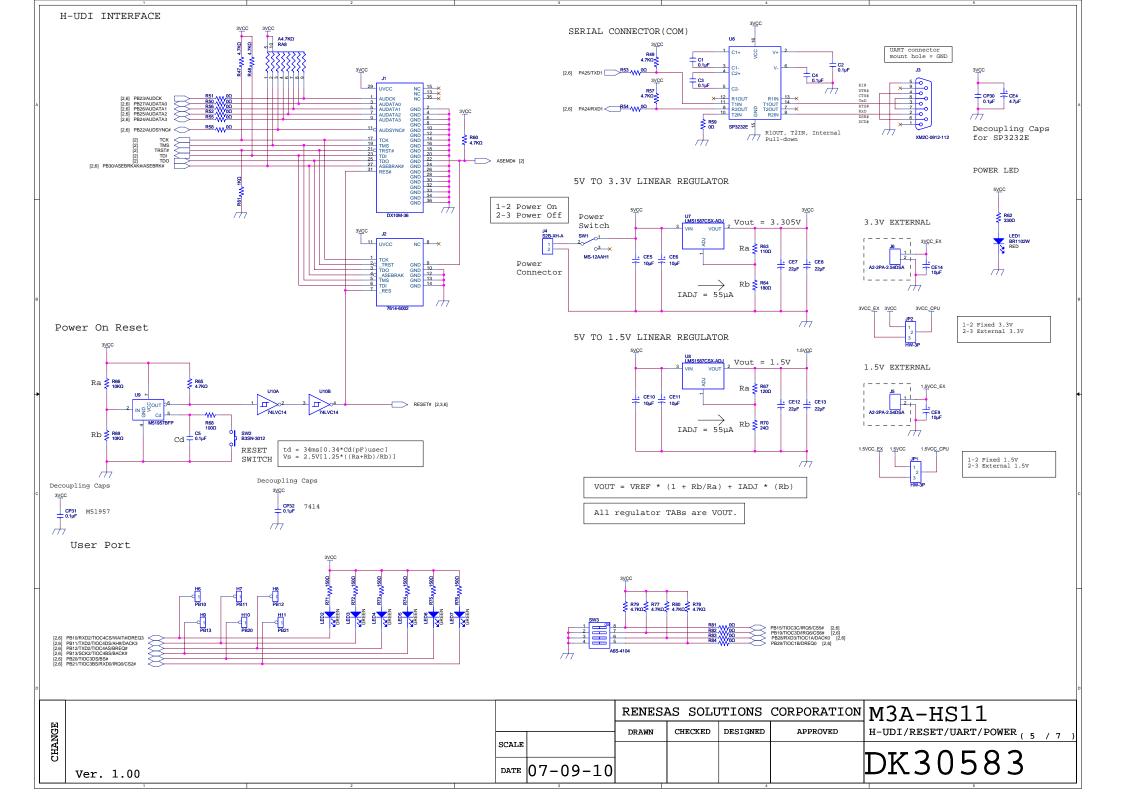
:not mounted

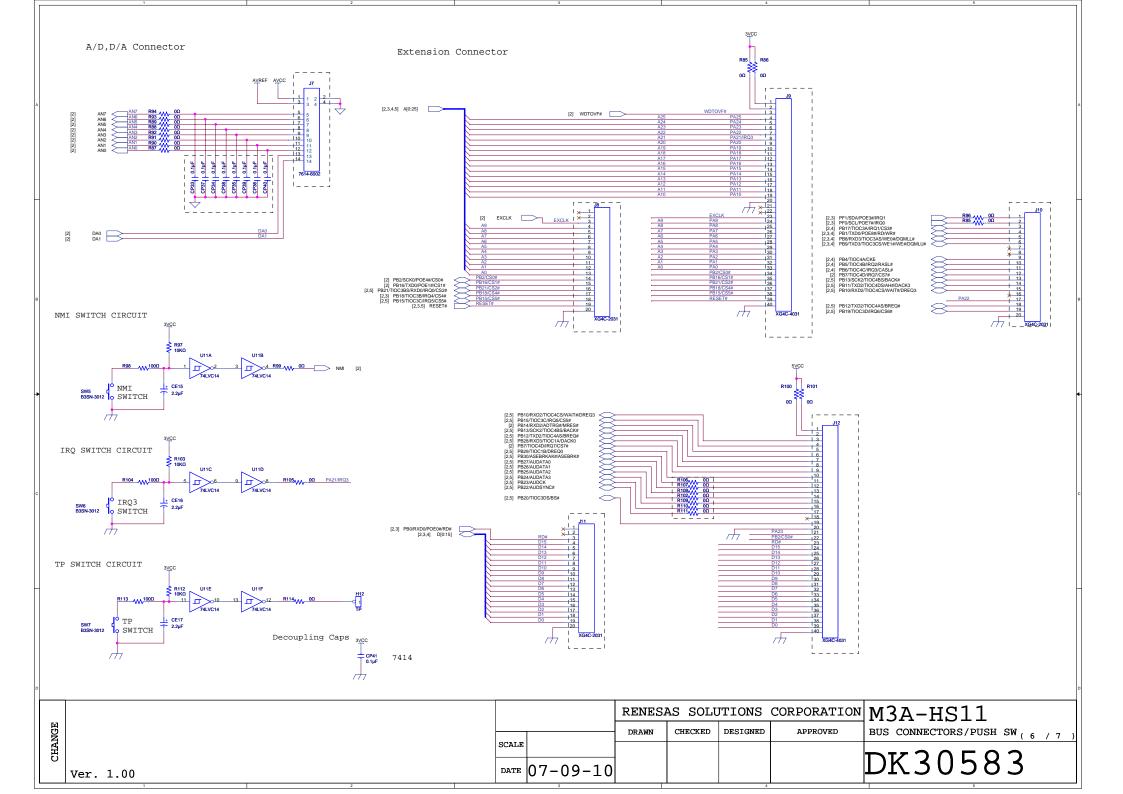
D				RENESAS SOLUTIONS CORPORATION			M3A-HS11		
	NGE		SCALE		DRAWN	CHECKED	DESIGNED	APPROVED	INDEX (1 / 7)
	e Ver. 1.00		DATE	07-09-10					DK30583
L	1	2		3			4		5

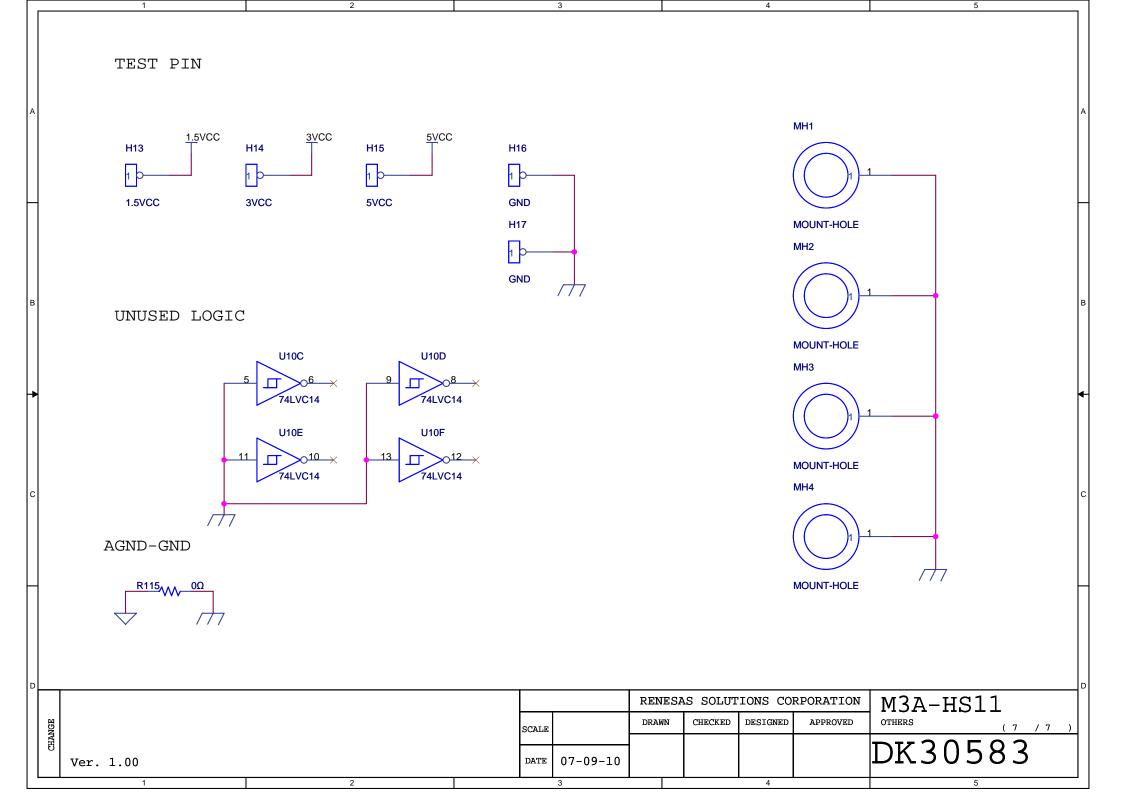












空きページです

SH7211 CPU ボード M3A-HS11 ユーザーズマニュアル

発行年月日 2007.09.10 Rev. 1.0

発行 株式会社 ルネサス テクノロジ株式会社 ルネサス ソリューションズ

SH7211 CPU ボード M3A-HS11 ユーザーズマニュアル

